

ラピスセミコンダクタ宮崎（株）

代表者	代表取締役社長 鶴田 敬	主要製品 及び 加工内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ロジック（LCDドライバーマイコン等） ・ファンダリーサービス（PowerMos、高耐圧C-MOS、BCD、IGBT、WL-CSP） ・MEMS（IRセンサ）
所在地	〒889-1695 宮崎県宮崎市清武町木原727		
TEL	0985-85-5111		
FAX	0985-85-5143		
URL	http://www.lapis-semi.com		
設立	昭和55年11月21日		
資本金	20000万円		
従業員	303名	主要取引先	
連絡担当者	もの造り革新PJ 谷村真一		
E-mail	tanimura385@mzk.lapis-semi.com		
事業所		認証取得規格等	ISO14001再認証取得：2004年版 ISO9001認証取得：2008年版 ISO/TS 16949 認証取得

企業の特徴・医療機器産業へのPR等

LSIのウエハ処理から組立、テストまでの一貫生産ラインを有しています。社内設計品は勿論、国内外のファブレス設計メーカーから製造加工受託を幅広く受け入れており、お客様が要求する機能をカスタマイズした半導体製品を開発、生産致しますのでお問い合わせをお待ちしております。

製品等写真